

SCONA TPEV 1110 PB

ポリアミドの溶融粘度向上剤および衝撃強度向上剤

製品データ

組成

アクリル酸グラフトエチレン酢酸ビニル共重合体

一般性状

本データシートに記載された数値は代表値であり、品質規格値ではございません。

MFR (190 °C, 21.6 kg): < 15 g/10 min

乾燥減量 (3時間、110 °C): < 0.5 %

アクリル酸含有量: > 2 %

形状: 粒状

食品接触用途

最新の食品接触用途に関する法的適合状況についてはお問い合わせください。または下記URLをご参照ください。

www.byk.com

貯蔵および輸送

35°C以下の温度で保管および輸送してください。80%未満の相対湿度で、直射日光を避け、水分を避けて保管してください。

適用分野

熱可塑性樹脂

特長

本製品は、ポリアミドの溶融粘度および衝撃強度を増加させます。

推奨添加量

全配合に対するの添加量として、ポリアミドおよびガラス繊維強化ポリアミドの粘度調整に使用する場合は3~5%、押出用ポリアミドの衝撃改質剤として使用する場合は5~15%。最適添加量は実際に試験を行い、決定して下さい。

添加方法

2軸押出機による加工を推奨します。本製品は混練押出成形機のメインフィーダに供給してください。

ビックケミー・ジャパン株式会社 www.byk.com/jp

本社: 東京都新宿区市谷本村町3-29

大阪: 大阪市北区堂島浜1-4-4

P.O. Box 10 02 45
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKÁNOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKÓPLAST®, BYKUMEN®, CÁRBOBYK®, CERACÓL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® and Y 25® are registered trademarks of the BYK group.

The information herein is based on our present knowledge and experience. The information merely describes the properties of our products but no guarantee of properties in the legal sense shall be implied. We recommend testing our products as to their suitability for your envisaged purpose prior to use. No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding any products mentioned herein and data or information set forth, or that such products, data or information may be used without infringing intellectual property rights of third parties. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments.